

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）近日接到公司控股股东王立群先生的通知，获悉王立群先生部分股份办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下：

一、股东股份补充质押的基本情况：

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 补充质押股数（股） | 质押开始日 | 补充质押日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 |
|-----------|----------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 王立群 | 是 | 1,400,000 | 2016年9月26日 | 2019年5月24日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 3.12% |
| 王立群 | 是 | 700,000 | 2017年2月23日 | 2019年5月24日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 1.56% |
| 合计 | | 2,100,000 | | | | | 4.68% |

二、股东股份质押获得展期的基本情况：

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数（股） | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 股东质押展期占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|------|
| 王立群 | 是 | 6,200,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 13.81% | 个人用途 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|------|
| 王立群 | 是 | 1,570,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 3.50% | 补充质押 |
| 王立群 | 是 | 690,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 1.54% | 补充质押 |
| 王立群 | 是 | 420,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 0.94% | 补充质押 |
| 王立群 | 是 | 2,291,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 5.10% | 个人用途 |
| 王立群 | 是 | 530,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 1.18% | 补充质押 |
| 王立群 | 是 | 245,400 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 0.55% | 补充质押 |
| 王立群 | 是 | 220,000 | 2019年4月25日 | 2019年10月24日 | 信达证券股份有限公司 | 0.49% | 补充质押 |
| 合计 | | 12,166,400 | | | | 27.10% | |

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，王立群先生持有公司股份 44,900,700 股，占公司总股本的 26.53%，累计质押股份数量为 31,756,400 股，占公司总股本的比例为 18.76%。王立群先生质押的股份目前无平仓风险。

四、备查文件

- 1、股票质押式回购交易凭证
- 2、股份冻结明细

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2019年5月28日